

SCREEN

Fact  
Book  
2023

Year ended March 31, 2023

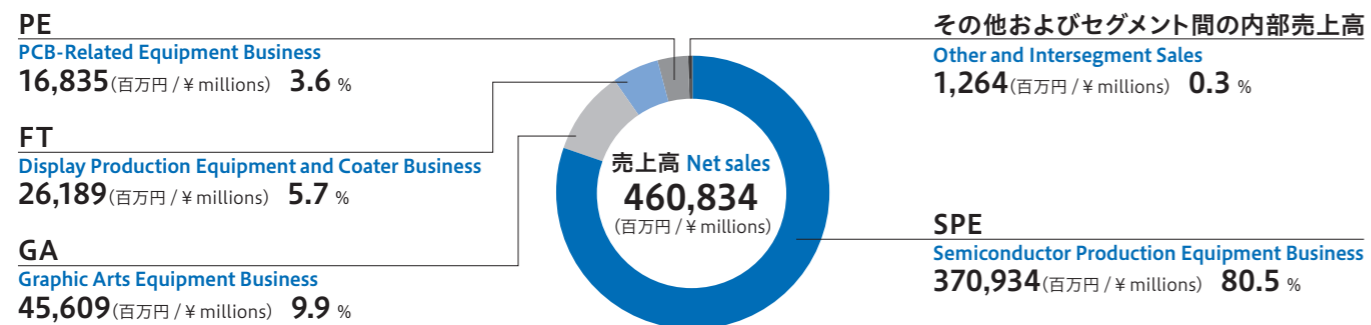
SCREEN グループ  
ファクトブック



● **会社名** 株式会社SCREENホールディングス  
 ● **設立** 1943年10月11日  
 ● **代表者** (2023年6月23日就任) 取締役社長 最高経営責任者 (CEO) 廣江 敏朗  
 専務取締役 最高財務責任者 (CFO) 近藤 洋一  
 ● **資本金** 540億円  
 ● **連結従業員数** 5,987名  
 ● **本社** 〒602-8585  
 京都市上京区堀川通寺之内上る  
 四丁目天神北町1番地の1  
 ● **TEL(代表)** 075-414-7111  
 ● **FAX** 075-451-9603  
 ● **E-mail** info@screen.co.jp  
 ● **ウェブサイト** www.screen.co.jp  
 ● **決算期** 3月31日  
 ● **定時株主総会開催月** 毎年6月  
 ● **上場証券取引所** 東証プライム  
 ● **証券コード** 7735  
 ● **株主名簿管理人** 三井住友信託銀行株式会社

**Company name:** SCREEN Holdings Co., Ltd.  
**Established:** October 11, 1943  
**Representative director (Appointed on June 23, 2023):**  
 Toshio Hiroe, President and CEO  
 Yoichi Kondo, Senior Managing Director and CFO  
**Capital:** ¥54 billion  
**Employees (Consolidated):** 5,987 employees  
**Head office:**  
 Tenjinkita-machi 1-1, Teranouchi-agaru 4-chome,  
 Horikawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto 602-8585, Japan  
**TEL:** +81-75-414-7111  
**FAX:** +81-75-451-9603  
**E-mail:** info@screen.co.jp  
**Website:** www.screen.co.jp/en  
**Fiscal year-end:** March 31  
**Month of annual shareholders' meeting:** Every June  
**Stock listings:** Prime Market of Tokyo Stock Exchange  
**Code number:** 7735  
**Administrator for shareholders' register:**  
 Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

2023年3月期連結売上高構成 Composition of Consolidated Net Sales for the Fiscal Year Ended March 31, 2023



主要製品 Major Products

半導体製造装置事業 (SPE) Semiconductor Production Equipment Business	枚葉式洗浄装置、バッチ式洗浄装置、スピンスクラバー、コーターデベロッパ、熱処理装置、検査・測定装置、直接描画装置 Single wafer cleaning equipment, batch-type cleaning equipment, spin scrubber, coater/developer, annealing equipment, wafer pattern inspection, measurement equipment and direct imaging equipment
グラフィックアーツ機器事業 (GA) Graphic Arts Equipment Business	POD装置 (デジタル印刷機)、CTP装置、ワークフローRIP、文字フォント POD equipment (digital printing equipment), CTP (computer to plate) equipment, workflow RIP and font
ディスプレイ製造装置および成膜装置事業 (FT) Display Production Equipment and Coater Business	コーターデベロッパ、ウエットエッチング装置、成膜装置 Coater/developer, wet etching equipment and coating equipment
プリント基板関連機器事業 (PE) PCB-Related Equipment Business	直接描画装置、検査装置 Direct imaging equipment and inspection equipment

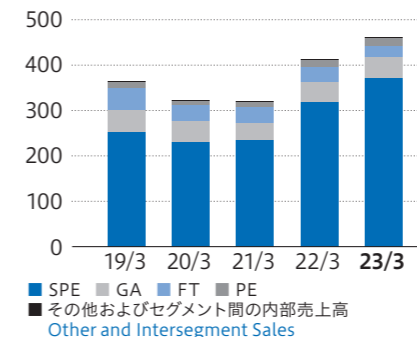
目次 Contents

会社概要 Corporate Data ..... 1  
 セグメント別データ Consolidated Segment Data ..... 2  
 財務データ Consolidated Financial Data  
 収益性・効率性 Profitability and Efficiency ..... 3  
 安全性 Stability ..... 5  
 設備投資額、研究開発費及びその他 Capital Expenditures, R&D Expenses and Other ..... 6  
 連結貸借対照表 (6年間) Consolidated Balance Sheets (6 years) ..... 7  
 連結損益計算書 (6年間) Consolidated Statements of Operations (6 years) ..... 9  
 連結キャッシュ・フロー計算書 (4年間) Consolidated Statements of Cash Flows (4 years) ..... 10  
 投資指標 Investment Indicators ..... 11  
 株式情報 Stock Information ..... 12  
 マーケットデータ Market Data ..... 13

・事業名は、2023年3月末時点の名称および略称を使用しています。  
 ・セグメント別データ、営業データ、財務データ、投資指標においては、単独と明記している箇所を除き、連結ベースで記載しています。  
 ・当書に記載されている将来の業績に関する計画、戦略、確信などは、現在入手可能な情報に基づいてSCREENホールディングスの経営者が判断したものです。したがって、実際の業績は、社会情勢、経済情勢などにより、大きく異なる結果となる可能性があります。  
 ・当書の財務データは、日本の会計基準および関連法規に基づいて作成したもので、日本の有価証券報告書に準拠しており、当社のアナニュアルレポートとは異なる部分があります。  
 ・The names or abbreviations of the business segments are those used as of March 31, 2023.  
 ・Information in the Consolidated Segment Data, Consolidated Financial Data and Investment Indicators sections is provided on a consolidated basis, unless specifically indicated.  
 ・The plans, strategies and statements related to the outlook for future results in this document are in accordance with assumptions and beliefs determined by management based on currently available information. However, it should be noted that there is a possibility that actual results could differ significantly due to such factors as social and economic conditions.  
 ・The financial figures in this report are based on Japanese accounting standards and related laws as well as in compliance with our certified financial statements. Figures may differ from those presented in the Annual Report.

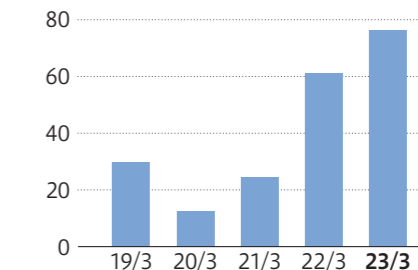
売上高 Net sales

(十億円 / ¥ billions)



営業利益 Operating income

(十億円 / ¥ billions)



売上高 Net sales

百万円 / ¥ millions

	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3
半導体製造装置事業 Semiconductor Production Equipment Business	252,513	230,501	235,554	319,398	370,934
グラフィックアーツ機器事業 Graphic Arts Equipment Business	48,217	45,553	37,403	43,317	45,609
ディスプレイ製造装置および成膜装置事業 Display Production Equipment and Coater Business	49,254	35,179	34,720	33,286	26,189
プリント基板関連機器事業 PCB-Related Equipment Business	12,344	10,054	10,429	13,311	16,835
その他 Other	2,047	2,007	2,379	2,804	2,064
セグメント間の内部売上高 Intersegment Sales	(143)	(46)	(165)	(253)	(799)
合計 Total	364,234	323,249	320,322	411,865	460,834

地域別売上高 Domestic and overseas sales

百万円 / ¥ millions

	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3
北米 North America	43,051	52,492	35,013	48,944	48,038
アジア・オセアニア Asia & Oceania	204,316	170,785	190,571	246,801	281,404
欧州 Europe	29,724	22,822	16,487	36,260	44,995
その他 Other	15,086	5,401	6,270	2,387	1,620
日本 Japan	72,054	71,747	71,978	77,471	84,775

なお、国別地域別で見た場合の2023年3月期の主な売上先は、台湾 132,927百万円、韓国 33,985百万円、中国94,392百万円、米国47,638百万円です。  
 Looking at sales by country or geographic area, principal sales to customers in Taiwan amounted to ¥132,927 million, South Korea ¥33,985 million, China ¥94,392 million and the United States ¥47,638 million for the fiscal year ended March 31, 2023.

営業利益 Operating income

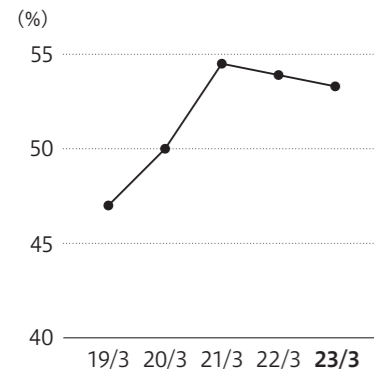
百万円 / ¥ millions

	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3
半導体製造装置事業 Semiconductor Production Equipment Business	25,842	16,135	25,999	62,830	76,950
グラフィックアーツ機器事業 Graphic Arts Equipment Business	1,139	1,449	535	1,636	3,397
ディスプレイ製造装置および成膜装置事業 Display Production Equipment and Coater Business	3,774	(2,569)	435	587	(1,840)
プリント基板関連機器事業 PCB-Related Equipment Business	770	(258)	773	2,074	3,358
その他 Other	(1,411)	(1,493)	(696)	(737)	(443)
調整額 Adjustments	(469)	(702)	(2,554)	(5,118)	(4,970)
合計 Total	29,645	12,561	24,492	61,273	76,452

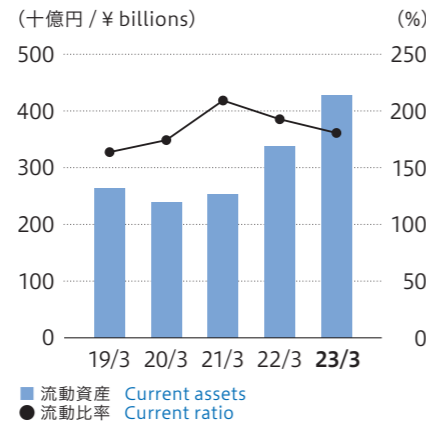


安全性 Stability

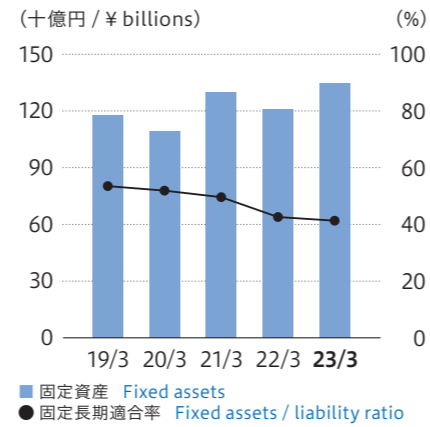
自己資本比率  
Equity ratio



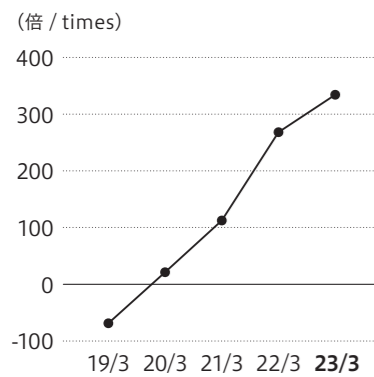
流動資産&流動比率  
Current assets & Current ratio



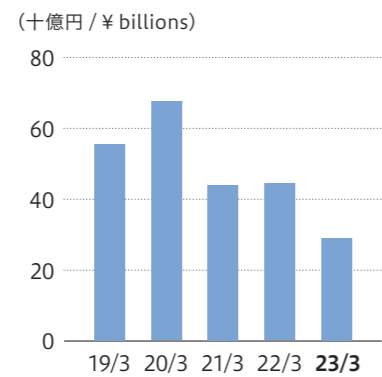
固定資産&固定長期適合率  
Fixed assets & Fixed assets / liability ratio



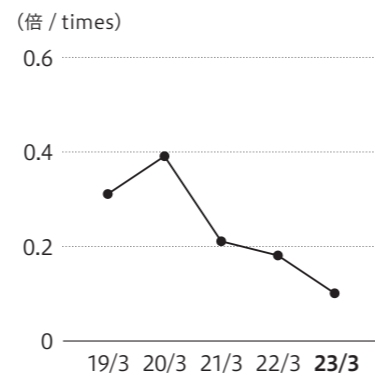
インタレスト・カバレッジ・レシオ  
Interest coverage ratio



有利子負債残高  
Interest-bearing debt



デット・エクイティ・レシオ  
Debt / equity ratio



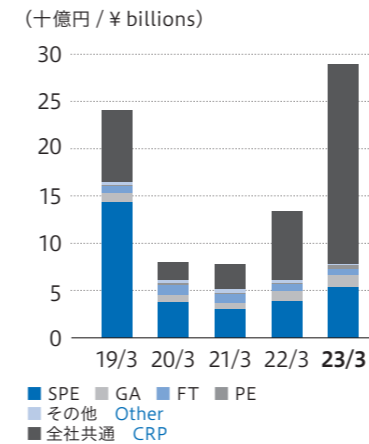
各年度末時点の数値  
Figures at each fiscal year-end

	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3
自己資本比率 [%]	47.0	50.0	54.5	53.9	53.3
流動資産	263,264	238,543	252,887	338,367	428,267
流動比率 [%]	163.7	174.3	209.2	192.7	180.6
固定資産	117,650	109,421	129,744	120,938	134,548
固定長期適合率 [%]	53.5	51.9	49.6	42.6	41.3
インタレスト・カバレッジ・レシオ [倍]	68.7	21.3	112.5	268.2	334.2
有利子負債残高	55,321	67,302	43,781	44,236	28,852
デット・エクイティ・レシオ [倍]	0.31	0.39	0.21	0.18	0.10

- 自己資本比率 = 自己資本 ÷ 総資産 × 100 [%]  
自己資本 = 純資産 - 非支配株主持分
- 流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100 [%]
- 固定長期適合率 = 固定資産 ÷ (自己資本 + 固定負債) × 100 [%]
- インタレスト・カバレッジ・レシオ = 営業活動によるキャッシュ・フロー ÷ 利息の支払額 [倍]
- 有利子負債残高 = 長短借入金 + 社債 + リース債務
- デット・エクイティ・レシオ = 有利子負債 ÷ 自己資本 [倍]
- Equity ratio = Equity / Total assets × 100 [%]  
Equity = Net assets - Non-controlling interests
- Current ratio = Current assets / Current liabilities × 100 [%]
- Fixed assets / liability ratio = Fixed assets / (Equity + Long-term liabilities) × 100 [%]
- Interest coverage ratio = Net cash provided by operating activities / Interest expenses paid [times]
- Interest-bearing debt = Long-and short-term debt + Bonds + Lease obligations
- Debt / equity ratio = Interest-bearing debt / equity [times]

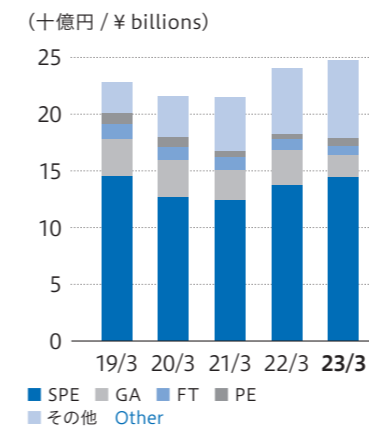
設備投資額、研究開発費及びその他 Capital Expenditures, R&D Expenses and Other

設備投資額  
Capital expenditures



	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3
半導体製造装置事業 Semiconductor Production Equipment Business	14,330	3,740	3,057	3,864	5,343
グラフィックアーツ機器事業 Graphic Arts Equipment Business	969	742	537	1,031	1,332
ディスプレイ製造装置および成膜装置事業 Display Production Equipment and Coater Business	739	1,123	986	754	564
プリント基板関連機器事業 PCB-Related Equipment Business	97	144	192	149	402
その他 Other	315	324	363	220	112
全社共通 CRP	7,637	1,909	2,705	7,389	21,261
合計 Total	24,088	7,984	7,842	13,409	29,015

研究開発費  
R&D expenses



	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3
半導体製造装置事業 Semiconductor Production Equipment Business	14,515	12,673	12,356	13,748	14,400
グラフィックアーツ機器事業 Graphic Arts Equipment Business	3,315	3,227	2,689	3,017	2,024
ディスプレイ製造装置および成膜装置事業 Display Production Equipment and Coater Business	1,259	1,166	1,185	1,001	724
プリント基板関連機器事業 PCB-Related Equipment Business	1,023	910	493	480	728
その他 Other	2,711	3,547	4,783	5,787	6,882
合計 Total	22,825	21,525	21,506	24,035	24,760

	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3
設備投資額	24,088	7,984	7,842	13,409	29,015
減価償却費	6,883	8,860	9,628	9,500	8,799
研究開発費	22,825	21,525	21,506	24,035	24,760
研究開発費比率 [%]	6.3	6.7	6.7	5.8	5.4
従業員数 [人]	6,099	6,074	5,982	5,943	5,987
従業員1人当たり売上高	61.04	53.11	53.14	69.08	77.26
従業員1人当たり経常利益	4.91	1.91	3.77	9.97	12.97

- 研究開発費比率 = 研究開発費 ÷ 売上高 × 100 [%]
- 従業員1人当たり売上高 = 売上高 ÷ 期首・期末平均従業員数
- 従業員1人当たり経常利益 = 経常利益 ÷ 期首・期末平均従業員数
- R&D expenses ratio = R&D expenses / Net sales × 100 [%]
- Net sales per employee = Net sales / Average number of employees
- Ordinary income per employee = Ordinary income / Average number of employees

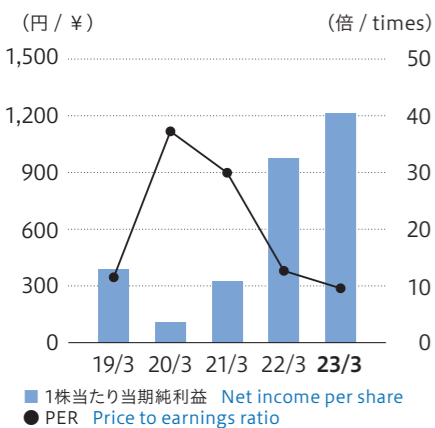
注：従業員数[人]は、各年度末時点の数値です。

Note: Number of employees [persons] is number of employees at each fiscal year-end.

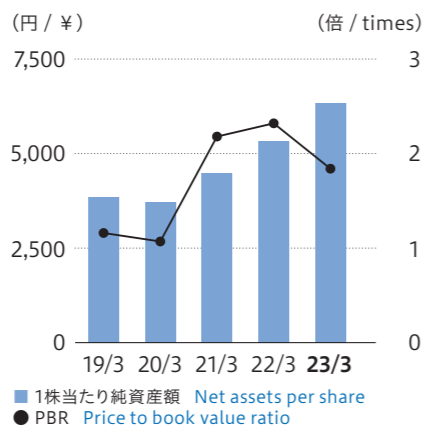




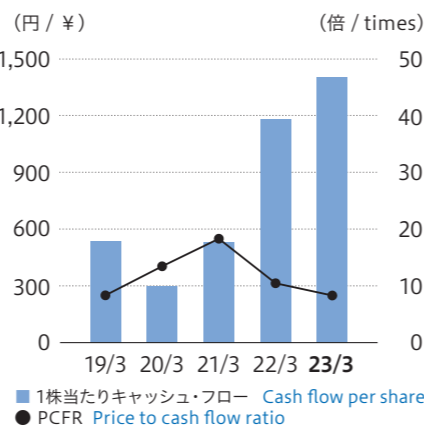
1株当たり当期純利益 & PER  
Net income per share & Price to earnings ratio



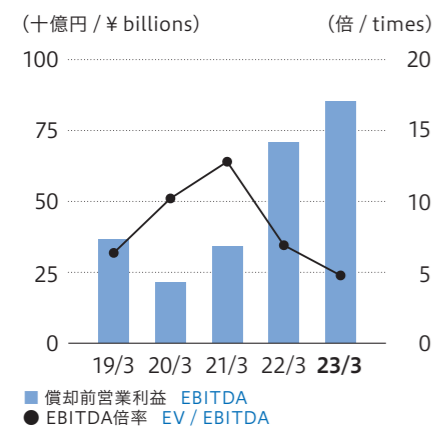
1株当たり純資産額 & PBR  
Net assets per share & Price to book value ratio



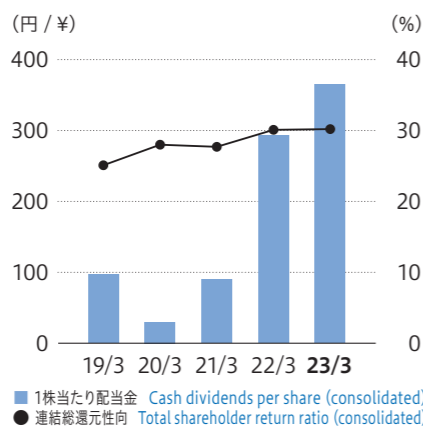
1株当たりキャッシュ・フロー & PCFR  
Cash flow per share & Price to cash flow ratio



償却前営業利益 & EBITDA倍率  
EBITDA & EV / EBITDA



1株当たり配当金 & 連結総還元性向  
Cash dividends per share & Total shareholder return ratio



		2019/3	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3
1株当たり当期純利益	Net income per share	387.10	107.37	325.21	976.55	<b>1,216.33</b>
PER [倍]	Price to earnings ratio (PER) [times]	11.52	37.25	29.95	12.66	<b>9.58</b>
1株当たり純資産額	Net assets per share	3,838.90	3,727.10	4,475.17	5,318.32	<b>6,325.44</b>
PBR [倍]	Price to book value ratio (PBR) [times]	1.16	1.07	2.18	2.32	<b>1.84</b>
1株当たりキャッシュ・フロー	Cash flow per share	534.64	297.24	531.68	1,180.55	<b>1,402.51</b>
PCFR [倍]	Price to cash flow ratio (PCFR) [times]	8.34	13.46	18.32	10.47	<b>8.31</b>
償却前営業利益 [百万円]	EBITDA [¥ millions]	36,528	21,421	34,120	70,774	<b>85,252</b>
EBITDA倍率 [倍]	EV / EBITDA [times]	6.37	10.21	12.80	6.91	<b>4.78</b>
1株当たり配当金(連結)	Cash dividends per share (consolidated)	97.00	30.00	90.00	293.00	<b>365.00</b>
連結総還元性向 [%]	Total shareholder return ratio [%] (consolidated)	25.1	28.0	27.7	30.1	<b>30.2</b>
配当性向 [%](連結)	Dividend payout ratio [%] (consolidated)	25.1	27.9	27.7	30.0	<b>30.0</b>
純資産配当率 [%](連結)	Dividends on equity [%] (consolidated)	2.6	0.8	2.2	6.0	<b>6.3</b>

- 1株当たり当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ 期中平均発行済株式総数
- PER = 期末株価 ÷ 1株当たり当期純利益 [倍]
- 1株当たり純資産額 = 期末自己資本 ÷ 期末発行済株式総数
- PBR = 期末株価 ÷ 1株当たり純資産額 [倍]
- 1株当たりキャッシュ・フロー = (親会社株主に帰属する当期純利益 + 減価償却費) ÷ 期中平均発行済株式総数
- PCFR = 期末株価 ÷ 1株当たりキャッシュ・フロー [倍]
- 償却前営業利益 = 営業利益 + 減価償却費
- EBITDA倍率 = EV ÷ 償却前営業利益
- EV(企業価値) = 株式時価総額 + 有利子負債残高 + 非支配株主持分 - 現金預金 - 有価証券
- 連結総還元性向 = (配当金総額 + 自己株式取得額) ÷ 親会社株主に帰属する当期純利益 × 100 [%]
- 配当性向(連結) = 1株当たり配当金 ÷ 1株当たり当期純利益 × 100 [%]
- 純資産配当率(連結) = 1株当たり配当金 ÷ 期中平均1株当たり連結純資産 × 100 [%]

注：当社は、取締役等を対象とする業績連動型報酬制度を導入しています。なお、株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当社の株式については、上記1株当たり情報の算定上、普通株式の期末平均株式数の計算において控除する自己株式に含めています。

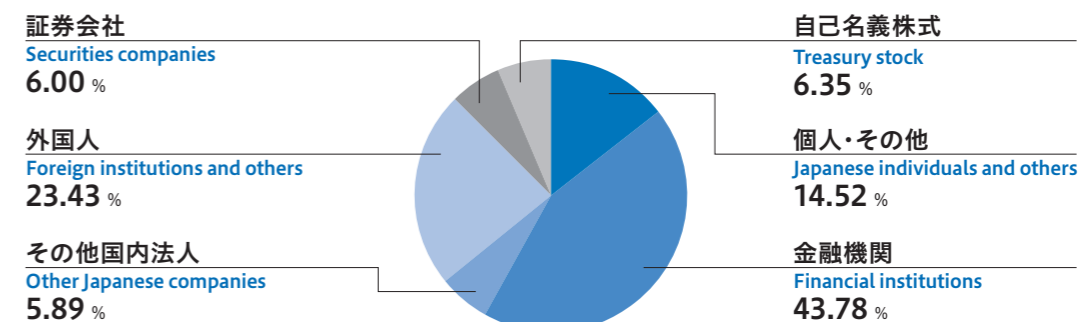
発行可能株式総数  
Number of shares authorized to be issued  
**180,000,000 株\***

発行済株式総数  
Number of shares issued  
**50,794,866 株\***

株主総数  
Number of shareholders  
**22,075 名**

\*2023年10月1日をもって、当社普通株式1株を2株に分割いたします。  
SCREEN will split the shares of common stock in the ratio of 1 share into 2 shares (effective on October 1, 2023).

株式所有者別状況 Shareholders Distribution



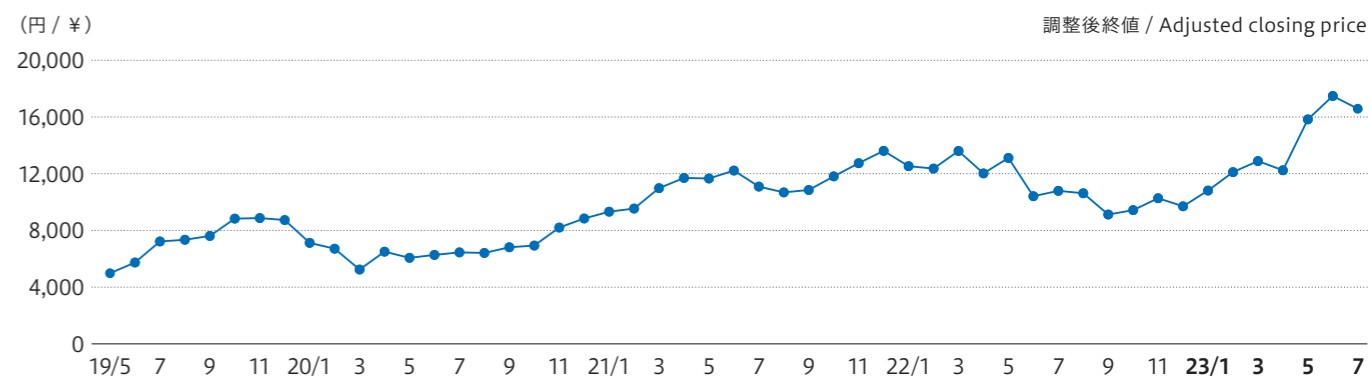
※構成比率は小数点第3位を四捨五入しており、各項目の比率を加算しても100%になりません。  
\* The percentages are rounded off to the third decimal place, and they may not exactly sum up to 100.

大株主 Major Shareholders

株主名 Name	所有株式数(千株) Number of shares (thousands)	発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合(%) Percentage of total shares issued excluding treasury stock (%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)	8,990	18.89
株式会社日本カストディ銀行(信託口) Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)	5,453	11.46
日本生命保険相互会社 Nippon Life Insurance Company	1,830	3.84
株式会社京都銀行 The Bank of Kyoto, Ltd.	1,346	2.82
SCREEN取引先持株会社シンクロナイズ SCREEN's Business Partners Shareholders' Association Synchronize	993	2.08
株式会社りそな銀行 Resona Bank, Limited.	912	1.91
株式会社滋賀銀行 The Shiga Bank, Ltd.	848	1.78
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	802	1.68
株式会社三菱UFJ銀行 MUFG Bank, Ltd.	784	1.64
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.	704	1.48

当社は、自己株式3,225,914株(6.35%)を保有していますが、上記大株主からは除いています。  
While SCREEN Holdings Co., Ltd. holds 3,225,914 (6.35%) shares in treasury stock, this is not included in the above list of major shareholders.

株価推移 Stock Price

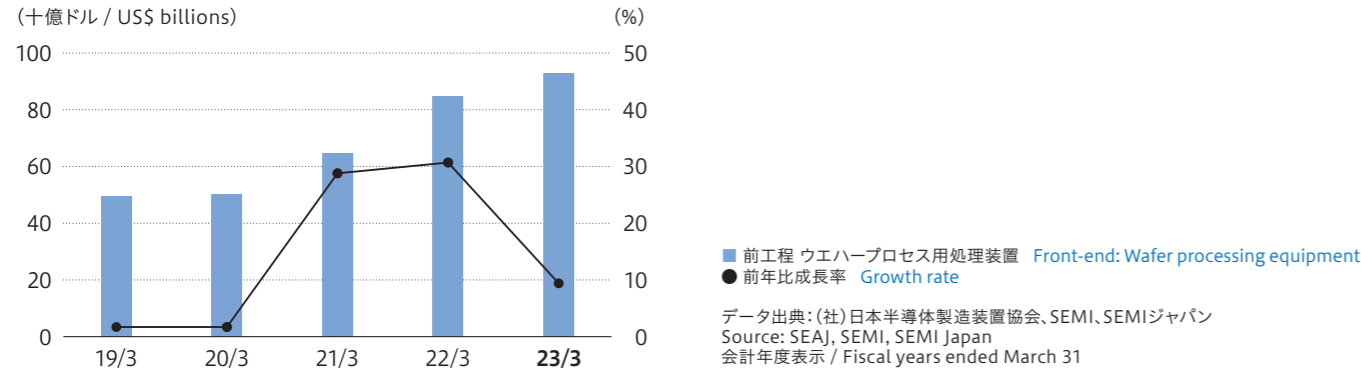


	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3
調整後終値 Adjusted closing price	4,460	4,000	9,740	12,360	<b>11,650</b>
高値 High	10,120	8,360	9,840	13,320	<b>12,310</b>
安値 Low	4,210	3,185	3,445	8,550	<b>7,520</b>

SPE

関連市場の推移 Related Markets Trends

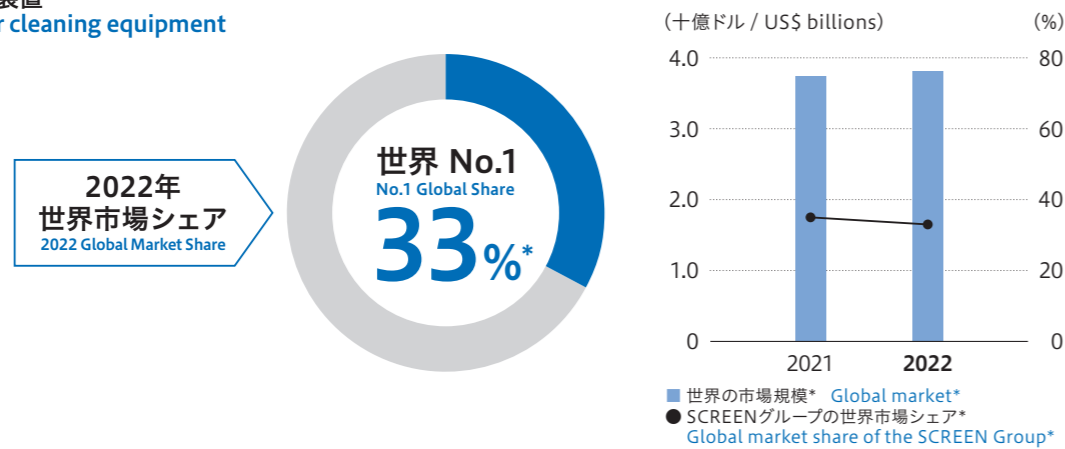
半導体前工程製造装置市場  
Market for WFE (wafer fab equipment)



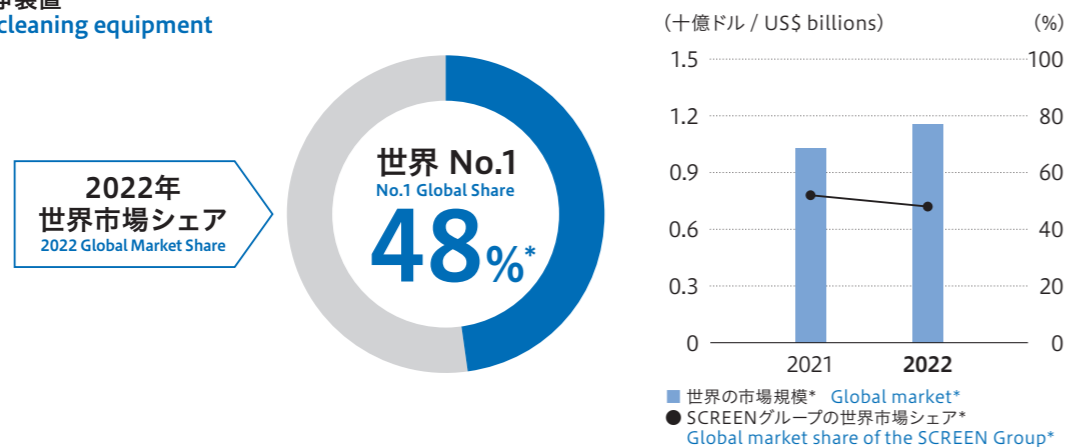
2022年 世界半導体前工程装置メーカーランキング\*  
2022 Ranking of All Companies from Shipments of Total Wafer Fab Equipment - Worldwide\*

順位 Rank	会社名 Company	売上 Revenue	シェア Share
6	SCREENセミコンダクターソリューションズ SCREEN Semiconductor Solutions	2,227.6 \$M	2.2 %

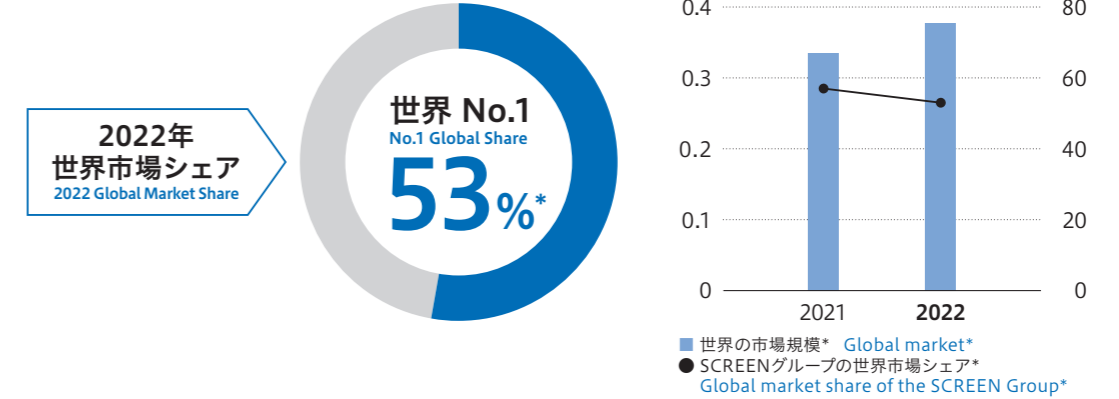
枚葉式洗浄装置  
Single wafer cleaning equipment



バッチ式洗浄装置  
Batch-type cleaning equipment



スピンスクラバー  
Spin scrubber



\* Graph created by SCREEN based on Gartner Research, Source, Gartner® Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2022, Bob Johnson, Gaurav Gupta, 17 April 2023 (Vendor Revenue in 2022 from Shipments basis, listed as SCREEN Semiconductor Solutions in this research)  
\* 枚葉式洗浄装置 / Single wafer cleaning equipment = Single-Wafer Processors, バッチ式洗浄装置 / Batch-type cleaning equipment = Wet Stations, スピンスクラバー / Spin scrubber = Scrubbers

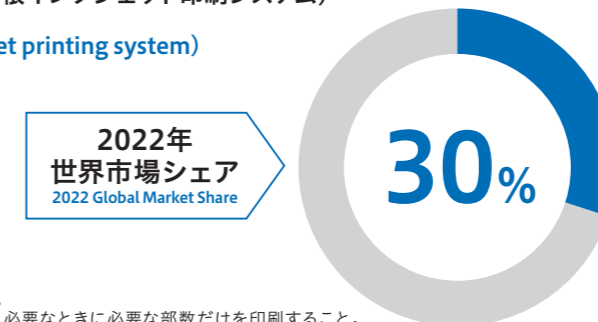
Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。GARTNERは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved.

Gartner does not endorse specific vendors, products or services mentioned in its research publications, nor does it advise technology users to select only those vendors that have received the highest ratings or other recognition. Gartner research publications express the company's views and are not representations of fact. Gartner assumes no responsibility, either express or implied, regarding this research, including its merchantability or fitness for a particular purpose.

GARTNER is the registered trademark and service mark of Gartner Inc. or its affiliates in the United States and other countries and is used in this document with permission from Gartner Inc. All rights reserved.

GA

POD装置(フルカラー連帳インクジェット印刷システム)  
POD equipment (Full-color roll-fed inkjet printing system)



POD: Print on Demandの略。  
デジタル印刷機を使って、必要なときに必要な部数だけを印刷すること。  
POD: Stands for "print on demand."  
Printing of the number of copies needed when they are needed using a digital printer.

データ出典: 当社調べ / Source: SCREEN Group 暦年表示 / Calendar years 製造出荷台数に基づき算出 / Calculated based on the number of products manufactured and shipped

FT

コーターデベロッパー(ディスプレイ用)  
Coater / developers for displays



データ出典: 当社調べ / Source: SCREEN Group 暦年表示 / Calendar years 受注台数に基づき算出 / Calculated based on the number of products ordered





## 株式会社 **SCREEN** ホールディングス

〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町1番地の1  
お問い合わせ先: 広報・IR室  
Tel: 075-414-7233  
[www.screen.co.jp/contact/ir](http://www.screen.co.jp/contact/ir)

## **SCREEN** Holdings Co., Ltd.

Tenjinkita-machi 1-1, Teranouchi-agaru 4-chome, Horikawa-dori,  
Kamigyo-ku, Kyoto 602-8585, Japan  
Contact: PR & IR Department  
Tel: +81-75-414-7233  
[www.screen.co.jp/en/contact/ir](http://www.screen.co.jp/en/contact/ir)



当誌では、当社製品(フォント)「ヒラギノ書体」「ヒラギノユニバーサルデザイン書体」  
を使用しています。